



Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Casilla 150-D
Santiago, Chile
www.codelco.com

PE-123-13
Santiago 06 de agosto de 2013.

Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente

Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile, Inscripción
Registro de Valores Nº 785.

De nuestra consideración:

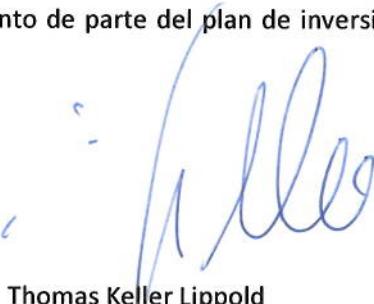
De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US\$ 750 millones, para un plazo de 10 años, con un cupón de 4.50% anual y un rendimiento de 4.517% anual.

Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco.

La emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente. Esta es la emisión número trece de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.

Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco del año 2103.

Saluda atentamente a Ud.,



Thomas Keller Lippold
Presidente Ejecutivo